學術

檔　　號:
保存年限:

財團法人台灣建築中心 函

地址：23141新北市新店區民權路95號3樓
承辦人：黃姿嬉
電話：(02)2930-0575#620
傳真：02-2930-0528
電子信箱：vedette@tabc.org.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國108年6月10日
發文字號：中建智字第1088060257號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：108年度智慧化居住環境科技應用座談會簡介（8060257A00_ATTCH5.pdf）

主旨：為內政部建築研究所主辦，本中心執行之「108年度智慧化居住環境科技應用座談會」，敬請轉知所屬人員、會員踴躍參與本活動，請查照。

說明：

一、有鑑於智慧生活科技產業發展日新月異，故藉由辦理此座談會，討論國內外智慧化系統、設備之發展及趨勢，除增進產、官、研彼此之交流外，亦探討將業界新技術導入智慧化居住空間展示中心之可能性。

二、旨揭活動於內政部建築研究所材料實驗中心2樓會議室（臺北市文山區景福街102號2樓）辦理，各場次主題及時間摘述如下：

(一)<健康照護>場訂於108年6月26日（星期三）舉辦。

(二)<系統整合>場訂於108年7月10日（星期三）舉辦。

(三)<安全監控>場訂於108年7月24日（星期三）舉辦。

(四)<節能管理>場訂於108年8月7日（星期三）舉辦。

三、隨函檢附活動簡介，敬請轉知並踴躍報名。

四、本次活動已列入公務員終身學習時數認證，並正向公共工程委員會及營建署申請列入技師執業執照換證積分及建築師執業執照換證積分中。

正本：社團法人台灣智慧建築協會、中華民國全國建築師公會、基隆市建築師公會、臺北市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、桃園市建築師公會、社團法人新竹市建築師公會、社團法人新竹縣建築師公會、社團法人苗栗縣建築師公會、宜蘭縣建築師公會、台灣省土木技師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、台北市土木技師公會、社團法人新北市土木技師公會、社團法人桃園市土木技師公會、中華民國電機技師公會、台灣省環境工程技師公會、社團法人台北市環境工程技師公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台北市冷凍空調技師公會、臺灣省機械技師公會、台北市機械技師公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、台北市室內設計裝修商業同業公會、新北市室內設計裝修商業同業公會、宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會、桃園市室內設計裝修商業同業公會、新竹市室內設計裝修商業同業公會、新竹縣室內設計裝修公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、台灣省不動產開發商業同業公會聯合會、台北市不動產開發商業同業公會、新北市不動產開發商業同業公會、桃園市不動產開發商業同業公會、新竹市不動產開發商業同業公會、新竹縣不動產開發商業同業公會、苗栗不動產開發商業同業公會、宜蘭縣不動產開發商業同業公會、瑞晟國際實業有限公司、科技城股份有限公司、權信企業股份有限公司、英威康科技股份有限公司、富欣實業股份有限公司、昶曜科技股份有限公司、新逸股份有限公司、鈦捷科技股份有限公司、程創科技股份有限公司、宇衡精密有限公司、金隆系統科技股份有限公司、智邦科技股份有限公司、銓盛電子股份有限公司、新保科技有限公司、中國電器股份有限公司、台灣節能膜有限公司、頂石雲端股份有限公司、遠傳電信股份有限公司系統整合分公司、華碩雲端股份有限公司、日尹新實業股份有限公司、台灣櫻花股份有限公司、日康科技有限公司、和椿科技股份有限公司、必翔銀髮事業股份有限公司、正識科技股份有限公司、安博森福址股份有限公司、易控智慧生活有限公司、研華股份有限公司、彬騰企業股份有限公司、華豫寧股份有限公司、橙立科技有限公司、寶創科技股份有限公司、順富節能機電股份有限公司、七有科技股份有限公司、翊峰科技股份有限公司、龍點科技股份有限公司、嘉穎科技股份有限公司、第一通用科技有限公司、威盛電子股份有限公司、臺北自來水事業處、安創科技股份有限公司、新采科技股份有限公司、費米股份有限公司、建碁股份有限公司、宜眾資訊股份有限公司、愛文西門科技股份有限公司、高登智慧科技股份有限公司、龍光企業有限公司、台灣日東光學股份有限公司、碩網資訊股份有限公司、智邦科技份有限公司、愛瑪麗歐台灣子公司、台灣受恩股份有限公司、匯嘉健康生活科技股份有限公司、圓展科技股份有限公司、力新國際科技股份有限公司、瀚雲科技股份有限公司、大同股份有限公司、台灣新光保全股份有限公司、凌群電腦股份有限公司、東元電機股份有限公司、財團法人電信技術中心、群光電能科技股份有限公司、全波科技股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司、西門子股份有限公司、蓋德科技股份有限公司、台灣恩益禧股份有限公司、建騰創達科技股份有限公司、益網科技股份有限公司、聯寶電子股份有限公司、台灣日旭科技股份有限公司、台灣四屹公司、物聯智慧股份有限公司、智慧時尚股份有限公司、鉅康科技股份有限公司、瑞德感知科技股份有限公司、瀚鋉科技股份有限公司、三聯科技股份有限公司、弓銓企業股份有限公司、台灣富朗

巴軟體科技股份有限公司、巨加物聯科技股份有限公司、泓格科技股份有限公司、富萱科技有限公司、安研科技股份有限公司、互聯安睿資通股份有限公司、因特普科技有限公司、帆宣系統科技股份有限公司

副本：本中心(含附件) 電子公文交換章 2019/06/11 14:20:59

檔　　號:
保存年限:

財團法人台灣建築中心 函

地址：23141新北市新店區民權路95號3樓
承辦人：黃姿嬉
電話：(02)2930-0575#620
傳真：02-2930-0528
電子信箱：vedette@tabc.org.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國108年6月10日
發文字號：中建智字第1088060257號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：108年度智慧化居住環境科技應用座談會簡介（8060257A00_ATTCH5.pdf）

主旨：為內政部建築研究所主辦，本中心執行之「108年度智慧化居住環境科技應用座談會」，敬請轉知所屬人員、會員踴躍參與本活動，請查照。

說明：

一、有鑑於智慧生活科技產業發展日新月異，故藉由辦理此座談會，討論國內外智慧化系統、設備之發展及趨勢，除增進產、官、研彼此之交流外，亦探討將業界新技術導入智慧化居住空間展示中心之可能性。

二、旨揭活動於內政部建築研究所材料實驗中心2樓會議室（臺北市文山區景福街102號2樓）辦理，各場次主題及時間摘述如下：

(一)<健康照護>場訂於108年6月26日（星期三）舉辦。

(二)<系統整合>場訂於108年7月10日（星期三）舉辦。

(三)<安全監控>場訂於108年7月24日（星期三）舉辦。

(四)<節能管理>場訂於108年8月7日（星期三）舉辦。

三、隨函檢附活動簡介，敬請轉知並踴躍報名。

四、本次活動已列入公務員終身學習時數認證，並正向公共工程委員會及營建署申請列入技師執業執照換證積分及建築師執業執照換證積分中。

正本：社團法人台灣智慧建築協會、中華民國全國建築師公會、基隆市建築師公會、臺北市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、桃園市建築師公會、社團法人新竹市建築師公會、社團法人新竹縣建築師公會、社團法人苗栗縣建築師公會、宜蘭縣建築師公會、台灣省土木技師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、台北市土木技師公會、社團法人新北市土木技師公會、社團法人桃園市土木技師公會、中華民國電機技師公會、台灣省環境工程技師公會、社團法人台北市環境工程技師公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台北市冷凍空調技師公會、臺灣省機械技師公會、台北市機械技師公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、台北市室內設計裝修商業同業公會、新北市室內設計裝修商業同業公會、宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會、桃園市室內設計裝修商業同業公會、新竹市室內設計裝修商業同業公會、新竹縣室內設計裝修公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、台灣省不動產開發商業同業公會聯合會、台北市不動產開發商業同業公會、新北市不動產開發商業同業公會、桃園市不動產開發商業同業公會、新竹市不動產開發商業同業公會、新竹縣不動產開發商業同業公會、苗栗不動產開發商業同業公會、宜蘭縣不動產開發商業同業公會、瑞晟國際實業有限公司、科技城股份有限公司、權信企業股份有限公司、英威康科技股份有限公司、富欣實業股份有限公司、昶曜科技股份有限公司、新逸股份有限公司、鈦捷科技股份有限公司、程創科技股份有限公司、宇衡精密有限公司、金隆系統科技股份有限公司、智邦科技股份有限公司、銓盛電子股份有限公司、新保科技有限公司、中國電器股份有限公司、台灣節能膜有限公司、頂石雲端股份有限公司、遠傳電信股份有限公司系統整合分公司、華碩雲端股份有限公司、日尹新實業股份有限公司、台灣櫻花股份有限公司、日康科技有限公司、和椿科技股份有限公司、必翔銀髮事業股份有限公司、正識科技股份有限公司、安博森福址股份有限公司、易控智慧生活有限公司、研華股份有限公司、彬騰企業股份有限公司、華豫寧股份有限公司、橙立科技有限公司、寶創科技股份有限公司、順富節能機電股份有限公司、七有科技股份有限公司、翊峰科技股份有限公司、龍點科技股份有限公司、嘉穎科技股份有限公司、第一通用科技有限公司、威盛電子股份有限公司、臺北自來水事業處、安創科技股份有限公司、新采科技股份有限公司、費米股份有限公司、建碁股份有限公司、宜眾資訊股份有限公司、愛文西門科技股份有限公司、高登智慧科技股份有限公司、龍光企業有限公司、台灣日東光學股份有限公司、碩網資訊股份有限公司、智邦科技份有限公司、愛瑪麗歐台灣子公司、台灣受恩股份有限公司、匯嘉健康生活科技股份有限公司、圓展科技股份有限公司、力新國際科技股份有限公司、瀚雲科技股份有限公司、大同股份有限公司、台灣新光保全股份有限公司、凌群電腦股份有限公司、東元電機股份有限公司、財團法人電信技術中心、群光電能科技股份有限公司、全波科技股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司、西門子股份有限公司、蓋德科技股份有限公司、台灣恩益禧股份有限公司、建騰創達科技股份有限公司、益網科技股份有限公司、聯寶電子股份有限公司、台灣日旭科技股份有限公司、台灣四屹公司、物聯智慧股份有限公司、智慧時尚股份有限公司、鉅康科技股份有限公司、瑞德感知科技股份有限公司、瀚銖科技股份有限公司、三聯科技股份有限公司、弓銓企業股份有限公司、台灣富朗

巴軟體科技股份有限公司、巨加物聯科技股份有限公司、泓格科技股份有限公司、富萱科技有限公司、安研科技股份有限公司、互聯安睿資通股份有限公司、因特普科技有限公司、帆宣系統科技股份有限公司

副本：本中心(含附件) 電子公文交換章 2019/06/11 14:20:59

訂

線

108 年度智慧化居住環境科技應用座談會【簡介】

一、 前言

為增加民眾對於智慧化居住空間與智慧生活有更多互動與了解，本團隊安排民眾參觀體驗展示中心動態展示區之各項展示設備，並進行解說。期讓參觀民眾可以明白現今智慧化生活科技產業發展趨勢外，也能透過親身實際操作，瞭解展示產品性能。

今(108)年度活動規劃為了延續針對業界廠商推廣智慧化生活提案競賽辦理，擬於活動議程中安排針對產業組別進行「第二屆台灣智慧化生活提案競賽」內容說明，除由財團法人台灣建築中心智慧建築專案團隊解說智慧化居住空間規劃理念與智慧化生活提案競賽內容介紹。

二、 主辦單位

內政部建築研究所

三、 執行單位

財團法人台灣建築中心

四、 主題場次、日期及舉辦地點

主題場次	區域	舉辦日期	活動地點
<健康照護>	北	108 年 6 月 26(三)	內政部建築研究所材料實驗中心 2 樓會議室（臺北市文山區景福街 102 號 2 樓）
<系統整合		108 年 7 月 10 日(三)	
<安全監控>		108 年 7 月 24 日(三)	
<節能管理>		108 年 8 月 7 日(三)	

五、 對象與名額

- 邀請建築師、電機技師、冷凍空調技師及公協會團體專業團體（建築開發商業同業公會、建築師公會、電機技師公會…等）。
- 對參加智慧化生活提案競賽有興趣之智慧化相關設備軟、硬體廠商等相關從業人員。
- 每場次開放報名名額 30 名，額滿為止。

六、 活動議程

智慧化居住空間展示中心針對<健康照護>、<系統整合>、<安全監控>、<節能管理>主題之展示，現已規劃 Living 3.0 一樓居家間、二樓辦公空間與動態展示區以及 EAG House 展示國內智慧化生活科技產業之應用系統、情境與設備。有鑑於業界產品發展日新月異，故擬邀請相關智慧生活產業相關產業人員以及建築師、專業技士及相關公協會與會，除希望於意見交流中探討國內外產業於智慧健康照護系統、設備之發展，亦希望將國內新穎、具創意之概念、產品帶入展示中心。

時間		議程內容	主講人
1330-1400	30 分鐘	報到	
1400-1500	60 分鐘	**案例觀摩** 智慧化居住空間展示中心介紹與展示中心參訪觀摩	財團法人台灣建築中心 智慧建築專案團隊 黃姿嬿 工程師
1500-1510	10 分鐘	中場休息	
1510-1610	60 分鐘	**引言** **暨** **意見交流(各場主題如下所示)** 智慧化生活提案競賽宣導 暨 智慧化居住空間展示中心動態展示區招商宣導 **健康照護場意見交流議題：** 智慧照顧於長者健康守護之發展與應用 **系統整合場意見交流議題：** 智慧家庭雲端整合與未來發展趨勢 **安全監控場：意見交流議題** 打造安全防災的智慧生活空間 **節能管理場意見交流議題：** 物聯網下的能源管理與應用	**引言人：** 財團法人台灣建築中心 智慧建築專案團隊 陳文洲　經理
1610	賦歸		

※主辦單位保有因不可抗力因素導致活動調整異動或延期之權利。

七、 報名方式

（一） 報名截止時間：

1. 健康照護：108 年　6　月 21　日（星期五）
2. 系統整合：108 年　7　月 05　日（星期五）
3. 安全監控：108 年　7　月 19　日（星期五）
4. 節能管理：108 年　8　月 02　日（星期五）

（二） 報名費用、方式及注意事項：

1. 報名費用：本次報名費用免費。
2. 報名方式：

(1) 網路報名，請至財團法人台灣建築中心「課程地圖入口網」「http://training.tabc.org.tw/bin/home.php」進行線上報名。

(2) 亦接受傳真或 E-MAIL 報名，請填寫「智慧生活研習參訪課程報名表」後回傳智慧建築專案小組　黃小姐收（傳真或 E-MAIL 擇一）：

■ 傳真號碼：(02)2930-0528

■ E-MAIL: vedette@tabc.org.tw

(3) 洽詢聯絡人：請致電財團法人台灣建築中心 02-2930-0575(分機: 620) 黃姿嬉小姐

(三) 注意事項：

(1) 為響應節能減碳、節省資源，本次講習會，不提供免洗餐飲用具，請自行攜帶水杯、餐具。

(2) 活動會場不提供停車服務，請盡量搭乘大眾交通工具前往，或請自行安排停車位。

會場資訊內政部建築研究所材料實驗室 4 樓會議廳

1. 地址：台北市文山區景福街 102 號 2 樓

2. 交通資訊：

(1) 台北捷運：搭乘臺北捷運新店線，在萬隆捷運站下車，由 1 號出口出站，於羅斯福路六段步行約 5 分鐘後右轉景福街，走到底即可到達。

(2) 公車：搭乘公車，請參考以下路線：

站名	可搭乘公車
萬隆站	251. 252. 253. 278. 290. 290(副). 505. 642. 643. 644. 648. 648(綠). 650. 660. 棕 6. 綠 13, 在萬隆站下車，步行前往

附件

智慧化居住環境科技應用座談會報名表

編號：　　(本欄勿填)

報名方式暨洽詢聯絡人資訊

1. 課程費用：免費
2. 開放名額：開放名額 30 名，額滿為止。
3. 報名方式：採傳真或 E-Mail 報名者，請確實填寫下方表格後回傳。
   傳真號碼：(02)2930-0528 智慧建築專案小組　黃小姐收
   E-Mail: vedette@tabc.org.tw　黃小姐收
4. 洽詢聯絡人：請致電財團法人台灣建築中心 TEL：02-2930-0575(分機: 620) 黃姿嬉小姐

注意事項:

1. 下表報名資料各欄請詳細填寫，並以正楷書寫。
2. 本座談會將辦理共 4 場次，請密切注意公告之報名截止日，並於截止日前完成報名，以免喪失活動參與權利。
3. 本座談會報名順序以收到報名表日期為主，開放名額 30 名，額滿為止。
4. 本單位收到報名表後，將會以 E-MAIL 通知是否報名成功。若活動前三天仍未收到通知，請自行來電詢問，以確保與會權利。
5. 為響應節能減碳、節省資源，本課程不提供紙本講義紙本講義(課後會提供電子講義下載連結)、免洗餐飲用具，請自行攜帶水杯、餐具。
6. 活動會場不提供停車服務，請盡量搭乘大眾交通工具或請自行安排停車位。
7. 主辦單位保有因不可抗力因素導致活動調整異動或延期之權利。

報名資料:

活動名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　活動日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　性別：□男 □女

電　　話：(公)＿＿＿＿＿＿＿＿(宅)＿＿＿＿＿＿＿＿手機：＿＿＿＿＿＿＿＿

就業狀態：□學生　□待業中　□工作中　□已退休

就讀學校/科系：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　科系：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公司/通訊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

E-mail Address(以正楷書寫)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

服務公司：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　部門與職稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

公司/通訊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

緊急聯絡人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　關係:＿＿＿＿＿　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿